SANYO

三洋半導体ニューズ

No. N7742

新

LA6576 — 光ディスク用 5CH ドライバ

LA6576 は VREF 切り替え機能付き、光ディスク用 5CH ドライバである。

機能

- ・POWER AMP 5CH 内蔵(ブリッジ接続(BTL):4CH,Hブリッジ:1CH)。
- I₀ max 1A_o
- レベルシフト回路内蔵(Hブリッジ除く)。
- ・NUTE 回路(出力 ON/OFF)内蔵。 (CH1~4 の BTL AMP についてのみ動作。H ブリッジ、5VREG に対しては動作しない)。
- ・5V レギュレータ内蔵(PNP トランジスタ外付け)。
- ・VREF 切替え機能付き(H:外部、L:内部(2.5V)を選択)。
- ・過熱保護回路(サーマルシャットダウン)内蔵。

絶対最大定格/Ta=25℃

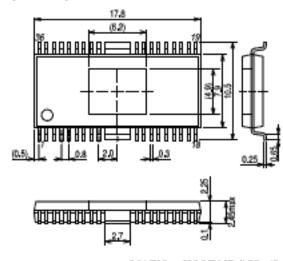
項目	配号	条件	定格値	unit
最大電源電圧	V _{CC} max		14	v
最大出力電流	Io max	CH1~CH4,Hプリッジの各出力	1	A
最大入力電圧	VINB max		13	v
MUTE 端子電圧	VNUTE		13	v

次ページへ続く。

■本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を 要する用途(生命維持装置、航空機のコント ロールシステム等、多大な人的・物的損害 を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様に

はなっておりません。そのような場合には、 あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下

さい。 ■本書記載の規格値(辰大定格、動作条件範囲 等)を瞬時たりとも越えて使用し、その結果 発生した機器の欠陥について、弊社は責任 を負いません。 外形図 3251 (unit:mm)



SANYO: HSOP36R(375mil)

LA6576

前ページより続く。

項目	配号	条件	定格値	unit
許容動作	Pd max	IC 単体	0.8	
		指定基板※	2.0	•
動作周囲温度	Topr		-30~+85	°C
保存周囲温度	Tstg		−55~+150	'n

※指定基板:76.1×114.3×1.6tm 基板材質:ガラスエポキシ樹脂

許容動作範囲/Ta=25℃

項目	肥号	条件	定格値	unit
電源電圧	VCC		5.6~13	v

電気的特性/特に断りの無い限り、Ta=25℃、Vcc1=Vcc2=8V、VREF=2.5V

電気的特性/特に断りの	無い限り、	Ta=25°C,Vcc1=Vcc2=8V,VREF=2.5V					
項目	配号	条件	ain	typ	nax	unit	
[全体]							
無負荷消費電流 ON	I CC-ON	BTL-AMP 出力 ON,LOADING 部 OFF *1		30	50	1Å	
無負荷消費電流 OFF	I OC-OFF	全出力 0FF *1		10	15	1A	
サーマルシャットダウン	TSD	設計保証値※	150	175	200	°C	
動作温度			150	175	200		
[VREF-AMP]							
VREF-AMP オフセット電圧	VREF-OFFSET		-10		10	aV	
VREF 入力電圧範囲	VREF-IN		1		V _{CC} -1.5	v	
VREF-OUT 出力電流	I-VREF-OUT	CH1 入力基準電圧	2	5		#A	
[BTL AMP部] (CH1~CH	4)						
出力オフセット電圧	VOFF	BTL AMP、各CH 出力間の電圧差 *2	-50		50	aV	
入力電圧範囲	VIN	入力 OP-AMP の入力電圧範囲	0		V _{CC} -1.5	V	
出力電圧	v _O	R _L =8Ω時の各V ₀ +,V ₀ -間電圧 *3	5.7	6.2		v	
閉回路電圧利得	VG	入出力間ゲイン、				**	
		入力 OP-AMP: BUFFER 3.6		1.6 4	4.4	倍	
スルーレート	SR	AMP 単体、出力間の場合×2		0.5		V/µs	
MUTE ON 電圧	VMUTE-ON	出力 ON 電圧、各 MUTE *4	2			v	
MUTE OFF 電圧	VMUTE-OFF	出力OFF電圧、各MUTE *4			0.5	v	
[入力 AMP 部] (CH1~CH	14)						
入力電圧範囲	V _{IN} -OP		0		V _{CC} -1.5	v	
出力電流(SINK)	SINK-OP		2			nA.	
出力電流(SOURCE)	SOURCE-OP	*5	300	500		μÅ	
出力オフセット電圧	VOFF-0P		-10		10	nV	
CH1 入力切替え電圧 1	VSW-OP1	CH1入力AMP(B)、外部 VREF 選択 *6	2			v	
CH1 入力切替え電圧 2	VSW-OP2	CH1入力AMP(A)、内部 VREF 選択 *6			0.5	v	
[ローディング部] (CH5,H ブリッジ)							
出力電圧	V _O -LOAD	正/逆転時出力間、RL=8Ω	5.7	6.5		v	
プレーキ出力飽和電圧	VCE-BREAK	ブレーキ時、出力電圧 *8			0.3	v	
入力「江」レベル	V _{IN} -L				1	V	
入力阻レベル	V _{IN} -H		2			v	
-							

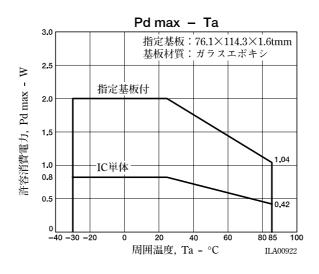
次ページへ続く。

前ページより続く。

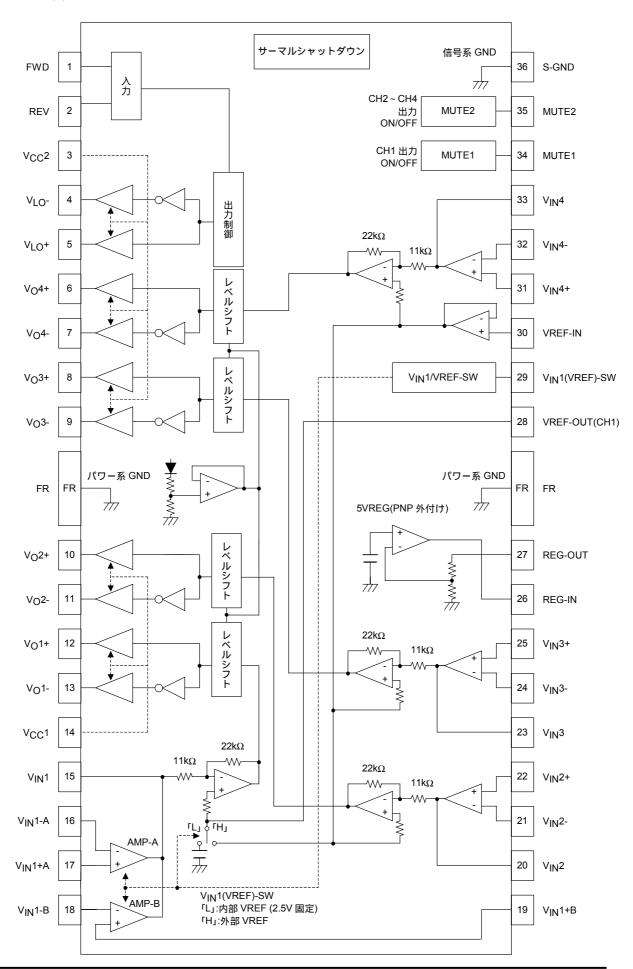
項目	記号	条件		typ	max	unit	
[電源部] (PNPトラン	[電源部] (PNP トランジスタ: 2SB632K 使用)						
5V 電源出力	Vout	I _O =200mA	4.8	5.0	5.2	V	
REG-IN SINK 電流	REG-IN	外付け PNP トランジスタの	5	10		mA	
	-SINK	ベース電流 *9	3	10		IIIA	
ラインレギュレーション	ΔVOLN	6V V _{CC} 12V,I _O =200mA		10	100	mV	
ロードレギュレーション	ΔVOLD	5mA I _O 200mA		10	100	mV	

設計目標値であり、測定は行わない。

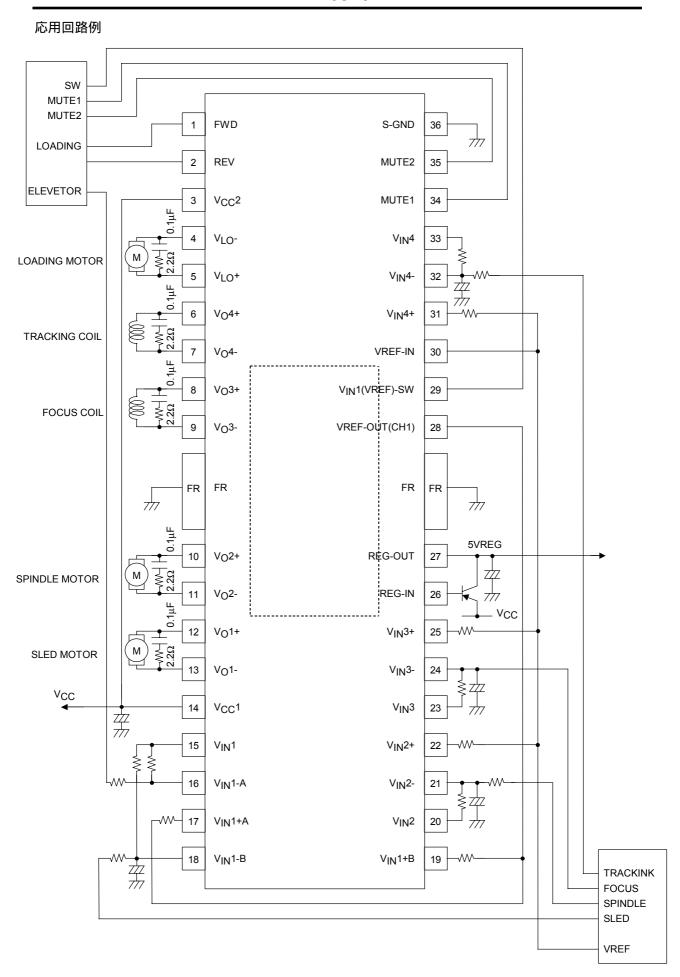
- *1.無負荷時の VCC1, VCC2 合計の消費電流。
- *2.入力 AMP は、BUFFER AMP。
- *3.負荷(8Ω)両端の電圧差。出力は飽和状態。
- *4. MUTE: 「H」のとき出力ON、MUTE: 「L」のとき出力OFF(HI インピーダンス)。
- *5. 入力 OP-AMP の SOURCE は定電流である。次段への 11kΩの抵抗も負荷となるので、入力 OP-AMP のゲイン設定には、十分に注意すること。
- *6. V_{IN}1-SW:「L」のとき、入力 AMP は AMP-A、VREF は内部 VREF(2.5V)を選択。 V_{IN}1-SW:「H」のとき、入力 AMP は AMP-B、VREF は外部 VREF(VREF-IN)を選択。
- *7.上側(SOURCE)+下側(SINK)側の電圧。正/逆転時。出力電圧は、VCC からこれを引いた電圧。
- *8. ブレーキはショート(GND)ブレーキ。SINK側の出力がON。
- *9.5VREG は垂下型の保護回路が内蔵、ベース電流が10mA(TYP)のとき動作。



ブロック図



端子説明				
端子名	端子 記号	端子 番号	等価回路図	端子説明
入力	V _{IN} 1 + A	17		入力端子 (CH1 ~ 4)。
(CH1 ~ 4)	V _{IN} 1 + B	19		
	V _{IN} 1 - A	16	V _{IN} *- V _{IN} *	
	V _{IN} 1 - B	18	Vcc O	
	V _{IN} 1	15		
	V _{IN} 2+	22		
	V _{IN} 2 -	21	V _{IN} *+	
	V _{IN} 2 V _{IN} 3 +	20 25		
	VIN3 -	24		
	VIN3	23		
	V _{IN} 3 V _{IN} 4 -	32	s-gnd	
	V _{IN} 4 +	31		
	V _{IN} 4	33		
入力	FWD	1		ロジック入力端子。
(H ブリッジ)		2		この端子のHまたはLの
,				組み合わせで、正転/逆転
				/ブレーキ/空転の 4 モー
			FWD REV	ドを切り替える。
			S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
			60kb 60kb 60kb 60kb 60kb 60kb 60kb 60kb	
			S-GND	
出力	V ₀ 1 +	12		CH1~4 の出力。
(BTL-AMP)	V ₀ 1 -	13	Vcc*	
	V ₀ 2 +	10		
	V ₀ 2 -	11		
	V ₀ 3 +	8	↓	
	V ₀ 3 - V ₀ 4 +	9 6		
	V ₀ 4 +	7	→ RF	
出力	V _{LO} -	4	~	Hブリッジ(LOADING)
(H ブリッジ)	VLO +	5	V _{LO} + V _{LO} -	出力。
(, , , , ,	1.0	Ŭ	vcc S	ш, 3,6
			P-GND O	
MUTE	MUTE1	34	_	BTL AMP 出力、CH1~CH4 に
	MUTE2	35	V _{CC} 1 O	対して出力 ON/OFF する。
				MUTE:H 出力 ON
				MUTE:L 出力 OFF
			MUTE G	
			ĕ ja l	
			S-GND S-GND	
			G-GND G-GND	
	ı		I .	1

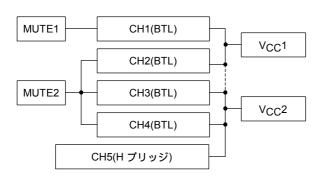


真理値表(ローディング(Hブリッジ)部分)

FWD	REV	V _{L0} +	V _{LO} -	ローディング出力
	L	0FF	0FF	0FF *1
L	Н	Н	L	正転
Ш	L	L	Н	逆転
п	Н	L	L	(ショート)ブレーキ *2

- *1 出力はハイ・インピーダンスとなる。
- *2 ブレーキ時、SINK 側トランジスタが ON となる(ショートブレーキ)。 V_{LO} + 、 V_{LO} は、ほぼ GND レベルとなる。

MUTE と電源(VCC*)の関係

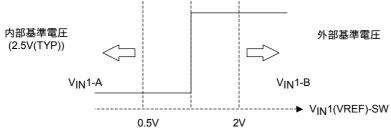


*VCC1、VCC2 外部にて接続すること。

(内部、メタル配線での電圧降下の影響を少なくするため)。

V_{IN}1(VREF)-SW について(CH1 の入力 AMP の切替え、及び、内部/外部 VREF の切替え機能) (入力 AMP(CH1 のみ)と VREF の関係)

V _{IN} 1-SW	入力 AMP(CH1)の状態	VREF の状態
L	V _{IN} 1-A(AMP-A)	内部 VREF(2.5V:TYP)
Н	V _{IN} 1-B(AMP-B)	外部 VREF



- ■本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであり、お客様の製品(機器)での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
- ■弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めております。しかし、半導体製品はある確率で故障が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与えてしまう事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
- ■本書記載の製品が、外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物(役務を含む)に該当する場合、輸出する際に同法に基づく輸出許可が必要です。
- ■弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
- ■本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。
- ■この資料の情報(掲載回路および回路定数を含む)は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証するものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第3者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。